This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

2/5/1 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012151989 **Image available** WPI Acc No: 1998-568901/199848

XRPX Acc No: N98-442567

Liquid crystal display device - has counter-electrode and pixel electrode linearly formed so as not to flatly overlap each other, thus enabling generation of electric field parallel to substrate surface

Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA); ISHI M (ISHI-I); OHTA M (OHTA-I);

ONO K (ONOK-I); SUZUKI N (SUZU-I)

Inventor: ISHII M; OHTA M; ONO K; SUZUKI N; ISHI M
Number of Countries: 022 Number of Patents: 018
Patent Family:

Рa	tent Family:							
		Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
WO	9847044	A1	19981022	WO 98JP1500	Α	19980401	199848	В
EP	1008896	A1	20000614	EP 98911154	Α	19980401	200033	
				WO 98JP1500	Α	19980401		
JΡ	10543713	Х	20001003	JP 98543713	Α	19980401	200052	
				WO 98JP1500	A	19980401		
US	6208399	В1	20010327	WO 98JP1500	A	19980401	200119	
••	0200077			US 99402645	A	19991008	200113	
US	20010009447	A 1	20010726	WO 98JP1500	A	19980401	200146	
0.5	20010005447	Λı	20010720	US 99402645	A	19991008	200140	
				US 2001793921	A	20010228		
***	20010010572	7.1	20010802	US 99402645	A		200147	
US	20010010573	A1	20010002			19991008	200147	
	0001006100	_	00010106	US 2001793903	A	20010228	000150	
	2001006187	A	20010126	KR 99709266	A	19991008	200152	
US	6388725	B2	20020514	WO 98JP1500	A	19980401	200239	
				US 99402645	Α	19991008		
				US 2001793921	Α	20010228		
US	6392730	B2	20020521	US 99402645	Α	19991008	200239	
				US 2001793903	Α	20010228		
US	20020105611	A1	20020808	US 99402645	Α	19991008	200254	
				US 2001793921	Α	20010228		
				US 2002115916	Α	20020405		
US	20020105612	A1	20020808	US 99402645	Α	19991008	200254	
				US 2001793921	Α	20010228		
				US 2002115939	Α	20020405		
US	6512567	B2	20030128	US 99402645	Α	19991008	200311	
				US 2001793921	A	20010228		
				US 2002115916	A	20020405		
IIS	6522369	В2	20030218	US 99402645	A	19991008	200317	
0.0	0022303	DL	20030210	US 2001793921	A	20010228	20031,	
				US 2002115939	A	20020405		
US	20030156232	A1	20030821	US 2002115939	A	20020405	200356	
0.5	20030130232	VI	20030021	US 2003366409	A	20020403	200330	
US	20030147021	A1	20030807	US 2003300409	A	20030214	200250	
US	20030147021	AI	20030007				200358	
CD 7-7	F 21 COC		00000517	US 2003366410	A	20030214	200270	
TW	531686	A	20030511	TW 98104906	A	19980401	200372	
US	6693687	B2	20040217	WO 98JP1500	A	19980401	200413	
				US 99402645	A	19991008		
				US 2001793921	Α	20010228		
				US 2002115939	Α	20020405		
				US 2003366409	Α	20030214		
US	6738108	В2	20040518	US 98402645	Α	19980401	200433	
				WO 98JP1500	Α	19980401		
				US 2001793921	Α	20010228		
				US 2002115939	Α	20020405		
				US 2003366410	Α	20030214		

Priority Applications (No Type Date): JP 9793440 A 19970411 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

```
A1 J 62 G02F-001/136
· WO 9847044
    Designated States (National): JP KR US
    Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU
    MC NL PT SE
                         G02F-001/136 Based on patent WO 9847044
 EP 1008896
               Al E
    Designated States (Regional): DE FR GB NL
                         G02F-001/136 Based on patent WO 9847044
 JP 10543713
               Х
                         G02F-001/1343 Based on patent WO 9847044
 US 6208399
               В1
 US 20010009447 A1
                          G02F-001/136 Cont of application WO 98JP1500
                                       Cont of application US 99402645
                                       Cont of patent US 6208399
 US 20010010573 Al
                          G02F-001/136 Cont of application US 99402645
                                       Cont of patent US 6208399
 KR 2001006187 A
                         G02F-001/136
 US 6388725
                         G02F-001/1343 Cont of application WO 98JP1500
                                       Cont of application US 99402645
                                       Cont of patent US 6208399
                         G02F-001/1343 Cont of application US 99402645
 US 6392730
               B2
                                       Cont of patent US 6208399
                          G02F-001/1343 Cont of application US 99402645
 US 20020105611 A1
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
 US 20020105612 A1
                          G02F-001/1343 Cont of application US 99402645
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
 US 6512567
               B2
                         G02F-001/1343 Cont of application US 99402645
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
 US 6522369
               B2
                         G02F-001/1343 Cont of application US 99402645
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
 US 20030156232 A1
                         G02F-001/136 Cont of application US 2002115939
                                       Cont of patent US 6522369
 US 20030147021 A1
                         G02F-001/136 Cont of application US 2002115939
                                       Cont of patent US 6522369
                        G02F-001/1343
 TW 531686
               Α
                        G02F-001/1333 Cont of application WO 98JP1500
 US 6693687
               B2
                                       Cont of application US 99402645
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of application US 2002115939
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
                                       Cont of patent US 6522369
 US 6738108
                        G02F-001/1343 Cont of application US 98402645
               В2
                                       Cont of application WO 98JP1500
                                       Cont of application US 2001793921
                                       Cont of application US 2002115939
                                       Cont of patent US 6208399
                                       Cont of patent US 6388725
                                       Cont of patent US 6522369
```

Abstract (Basic): WO 9847044 A

In an active-matrix liquid crystal display device, a counter-electrode and a pixel electrode are linearly formed so as not to flatly overlap each other, thus enabling generation of an electric field parallel to the substrate surface, and an insulating film having a dielectric constant not greater than 4 is formed on an image signal line, thus forming the counter-electrode on the insulating film to cover the image signal line.

ADVANTAGE - Enables realization of a broad visual field angle equivalent to that of a cathode ray tube and has high luminance, high picture quality, low power consumption and a narrow picture-frame.

... Dwg.2/25

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; DEVICE; COUNTER; ELECTRODE; PIXEL; ELECTRODE; LINEAR; FORMING; SO; OVERLAP; ENABLE; GENERATE; ELECTRIC;

FIELD; PARALLEL; SUBSTRATE; SURFACE

Derwent Class: P81; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/1333; G02F-001/1343;

G02F-001/136

International Patent Class (Additional): G02F-001/1333

File Segment: EPI; EngPI

亳2001-0006187

. <u>4 - 2 -</u> 3 ₁ - **4** - 3

92001_000C197

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(11) 卫加州会

(되) Int. 다	(11) 중개인호 흑2011-006187 (43) 공개일자 2001년이 월26일
B02F 1/136	(43) 공개일자 2001년이월26일
(21) 출원번호	10-1999-7009266
(22) 출원일자	1999년10월08일
변역문제출임자	1999년10월08일 PCT/JP 98/0(500 (87) 국제공개번호 #0 98/47044
(86) 국제출원번호 (86) 국제출원출원임자	1998년04월01일 (87) 국제공개일자 1998년10월22일
(81) 자정국	 단 유럽특허 : 오스트라마 벨기에 스위스 사이프러스 독일 덴마크 스페인 핀랜드 프랑스 영국 그리스 마일랜드 이탈리아 륙셈부르크 모나코 네덜란드 포르투함 스웨덴
	국내특허 : 일본 대한민국 미국
(30) 무선권주장 (71) 출원민	97-93440 1997년04월11일 일본(JP) 가부시키기이사 히타치세이사쿠쇼 가나이 쓰토무
(72) 발명자	일본 도교토 치요다쿠 간다스루가다이 4포메 6반치 오오타마스유키
	일본국치비켄모바라시하야노3550
	이시이마사하로
	일본국치바겐모바라시마치보13
	오노키쿠오
	일본국모비라시마치보13
	스즈키노부유키
(74) 대리인	일본국치바겐모바라시시모나가요시460 이용일
<i>丛外哲子: 处鲁</i>	

(54) 맥정표시장치

足学

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 브라운관과 같은 광시야각을 살면할 수 있음과 동시에 고휘도, 고화집, 저소비견력을 실현하며 등간의 중은 면적을 갖는 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 액티브때트릭스형 액정표시장치에 있어서, 대향전국 및 화소전국은 평면적으로 겹치지 않도록 선모양으로 형성하고, 기판면에 평행한 전계를 발생시킬 수 있도록 함과 동시에 영상신호선상에 비(比)유전율이 4 이하인 절연막을 형성하고, 절연막상에 상기 영상신호선을 미복하도록 대향전국을 형성하는 기술이 제공된다.

445

52

BAIM

刀会是OF

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 박막트랜지스터소자를 가지는 고화질의 액티브매트릭스형 액정표시장치에 관한 것이다.

增多기金

이른바 횡전계방식이라 불리는 칼라액정표시장치는, 액정총을 때개로 서로 대향하여 배치되는 투명기판 중, 그 한쪽 또는 양쪽 액정측의 단위화소에 상당하는 영역면에 표시용전극과 기준전국이 구비되어 있으 며, 이 표시용전극과 기준전국 사이에 투명기판면과 평행하게 발생시키는 전계에 의해 상기 액정총을 투 과하는 빛을 변조시키도록 한 것이다. 이와 같은 칼라땍정표시장치는 그 표시면을 큰 각도시야에서 관찰 하여도 선명한 영상을 인식할 수 있어, 이른바 광각도시야에 뛰어난 것으로 잘 알려지게 되었다.

또한, 이와 같은 구성으로 이루어진 액정표시장치는, 예를들어 일본특허출원공표 평5-505247공보, 일본특 허공개 소63-21907공보 및 일본특허공개 평6-160878공보에 상세하게 설명되어 있다. 그러나, 이와 같이 구성된 액정표시소자는, 영상신호선에서 발생되는 물필요한 전계가 표시전국과 기준전 국 사이의 전계를 변동시켜, 표시면에 있어서 영상신호선 방향으로 따모양의 선을 긋는 화결불량, 이른바 생로스미머(크로스토크:海話)가 발생한다는 문제가 있었다. 이 문제를 해결하는 수단이 일본특허공개 명6-202127공보에 상세하게 서술되어 있다. 그러나, 이와 같이 구성된 액정표시소자는 실드전국을 설치하 고, 또 외부에서 전위를 공급하기 위해 실드전국과 신호전국 사이의 용량에 대한 전류의 총방전이 크며, 구동회로에 대해서 부하가 지나치게 커지므로, 소비전력이 커지거나 또는 구동회로가 너무 커져버리는, 나아가 실드전국에 전위를 인가하기 위한 접속수단이 필요하게 되어 공정의 증가 및 접속불량이 발생한다 는 문제가 남아 있었다.

본 발명은 이와 같은 사정을 감안하며 이루어진 것으로, 그 목적은, 이른바 세로스미어를 억제시킬 수 있음과 동시에 생산성이 양호하며 저소비전력을 팽할 수 있는 액정표시장치소자를 제공하는 데에 있다.

발명의 상세관 설명

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에서는 제 I 구성으로서 복수의 영상신호선과 복수의 주사전국으로 구성된 복수의 화소를 가지며, 화소내에 기판면에 평행한 전계를 인가할 수 있는 화소전극과 대향전극을 가지고, 화소전극에 영상신호선과 주사신호선에 접속된 박막트랜지스터로부터 영상신호가 공급될 수 있는 백티브때트릭스형 액정표시장치에 있어서, 대향전극 및 화소전극은 평면적으로 겹쳐지지 않도록 선모양으로 형성되며, 영상신호선상에 비(比)유전율이 4 이하인 절면막이 형성되고, 절면막상에 상기 영상신호선 물 행성되며, 영상신호선상에 비(比)유전율이 4 이하인 절면막이 형성되고, 절면막상에 상기 영상신호선 물 피복하도록 상기 대향전극이 형성되어 있는 액티브때트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성을 포함하는 제 2 구성으로서, 화소전극미 상기 접연막상에 형성되어 있는 액티브메트릭스형 액 정표시장치를 구성한다.

제 I 구성을 포함하는 제 3 구성으로서, 절연막과 적어도 박막트랜지스터소자의 계이트절연막 또는 보호 막의 머느 하나가 동일 패턴으로 형성되어 있는 액티브패트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성을 포함하는 제 4 구성으로서, 차광막이 수평방향으로 연장배치된 스트라이프모양으로 형성되어 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 5 구성으로서, 절연막의 막두께가 1㎞ 이상 3㎜ 이하인 액티 브메트틱스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 6 구성으로서, 상기 절연막은 레지스트재인 것을 특징으로 하는 청구항 1 내지 3에 기재된 액티브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 7 구성으로서, 상기 박막트랜지스터소자를 보호하는 무기절 연막의 막두꼐가 0.05㎞ 미상 0.3㎞ 미하인 맥티브메트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

미와 같이 구성한 액정표시장치는 다음과 같은 3개의 작용에서 발생한다.

(작용 13

한쪽의 투명기판측에 형성되어 있는 영상신호선에 대하며, 평면적으로 보았을 때 완전히 중첩시킨 상태에서 기준전극이 무기점연막상에 형성되어 있음으로써, 영상신호선에서 발생하는 불필요한 전기력선의 거의대부분이 기준진극으로 중단(終端)한다. 따라서, 횡전계를 마용하는 본 발명의 표시방식과 같은 표시방식에 있어서 특유의 누설전계에 의한 크로스토크가 해소된다. 미로 인해, 중래 크로스토크를 줄이기 위해 영상신호선의 양 옆, 또는 대향기판상에 배치했던 실드전극으로부터 누설전계를 완전히 심드시킬 수 있기때문에 화소의 수평방향을 표시용전극과 기준전극 및 개구부로 정유함 수 있다. 또한, 영상신호선과 기준전극간의 간격을 가릴 필요도 없어지기 때문에 수직방향의 처광막(불럭때트릭스)도 없어진다. 이로써, 횡전계를 미용하는 표시방식의 최대 결점인 저개구물을 발본적으로 개선할 수 있어 500를 넘는 개구율을 실현시킬 수 있다. 즉, 본 발명에서는 고개구율과 저스미어를 양립시킬 수 있게 된다.

〈 작용 2 〉

유기점연막은 무기점연막에 비해 그 비유전읍이 약 절반(비유전율 erO) 3 정도)정도이다. 또한, 유기막은 무기막에 비해 쉽게 두찌를 두껍게 할 수 있기 때문에, 영상신호선과 기준전극간의 거리가 넓어진다. 이 영상신호선에 기준전극을 완전히 덮어씌워도 영상신호선과 기준전극간에 형성되는 용량은 매우 작개할수 있다. (마리서, 영상신호선에서 보았을 때의 부하가 가벼워지기 위해 영상신호의 배선전달지면이 작아지고, 신호전압이 충분하게 표시전극에 충진될 수 있으며, 또한 영상신호선을 구동하기 위해 구동회로를 축소시킬 수 있게 된다.

く 작용 3 >

유기막은 평탄성이 때우 좋기 때문에, 유기막을 능동소자를 형성하는 기판의 최상총에 도포함으로써 능동 소자를 형성하는 기판의 평탄도를 향상시킬 수 있다. 이로 안해, 기판간의 갭의 불균일성에 따른 휘도(투 과율)-전압특성의 불균일성을 없앨 수 있어 휘도의 균일성을 향상시킬 수 있다.

도면의 관단한 설명

도 1은 본 발명에 관한 실시에 1의 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 소자와 그 주 변읍 나타내는 요부평면도이다.

도 2는 도 1의 6-6 절단선에 있어서의 화소의 단면도이다.

도 3은 도 1의 7-7 절단선에 있어서의 박막트랜지스터소자(TFT)의 단면도이다.

도 4는 도 1의 8-8 절단선에 있어서의 축적용량(Cstg)의 단면도이다.

- 도 5는 표시패널의 때트릭스주변부의 구성을 설명하기 위한 평면도이다.
- 도 6은 좌측에 주사신호단자, 우측에 외부접속단자가 없는 패널물레부분을 표시하는 단면도이다.
- 도 7은 게이트단자(GTM)와 게이트배션(GL)의 접속부근변을 나타내는 평면과 단면의 도미다.
- 도 8은 드레인단자(DTM)와 영상신호선(DL)과의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 9는 공통전국단자(CTM1), 공통버스라인(C81) 및 공통전압신호선(CL)의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 10은 공통전극단자(CTM2), 공통버스라인(CB2) 및 공통전압신호선(CL)의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 12는 본 발명에 관한 액티브매트릭스형 탈라액정표시장치의 실시에 1의 구동파형을 나타내는 도이다.
- 도 13은 기판(SUB1) 측의 공정 사~C의 제조공정을 나타내는 화소부와 게이트단자부의 단면도의 순서도이
- 도 14는 기판(SD1) 측의 공정 D~E의 재조공정을 나타내는 화소부와 게미트단자부의 단면도의 순서도이
- <u>도</u> 15는 기판(SUB1) 측의 공정 F~6의 제조공정을 나타내는 화소부와 게이트단자부의 단면도의 순서도이
- 도 16은 액정표시패널에 주변의 구동회로륨 실장시킨 상태를 나타내는 상면도미다.
- 구동회로를 구성하는 집적회로칩(CHI)이 클렉시뮬배선기판에 탑재된 테이프캐리어팩키지(TCP)의 단면구조를 나타내는 도이다.
- 도 18은 테미프캐리어팩키지(TCP)를 액정표시패널(PNL)의 주사신호회로용 단자(BTM)에 접속시킨 상태를 나타내는 요부단면도이다.
- 도 19는 액정표시모듈의 분해사시도이다.
- 도 20은 본 발명에 관한 실시에 2의 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 화소와 그 주 변을 나타내는 요부평면도이다.
- 도 강은 본 발명에 관한 심시예 2의 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도이다.
- 도 22는 본 발명에 관한 실시에 3의 액티브메트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도미다.
- 도 23은 본 발명에 관한 실시에 4의 액티브매트릭스형 칼라액정표시장치의 역정표시부의 한 화소와 그 주 변을 나타내는 요부평면도이다.
- 도 24는 본 발명에 관한 실시에 5의 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 화소와 그 주 변출 나타내는 요부평면도이다.
- 또 25는 본 발명에 관한 심시에 5의 액티브메트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도미다. < 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

ACF: 이방성도전막

AR : 매트릭스 .

AS: i형 반도체증

BL: 백라이트 형광관

BH : 차광막

. 1-

CB1, CB2: 공통버스라인

대 : 직접회로첩

CL: 대향전압신호선(대향전극배선)

COT: 대향전극단자

C stg : 축적용량

CTMI, CTM2 : 공통전극단자

CT : 대향전극

dD:奏

d3 : 도전층

마 : 영상신호선(드레인신호선)

DTM : 드레인단자,

FC: 플랫케미블

FIL: 칼리필터

93 : 도전막

81 : 절연막

요: 게이트배선(주사신호선)

6T : 게이트전국 .

GTM: 게이트단자(주사전국단자)

11: 투명도전총

INJ: 개구부

LCB: 도광체

1TO : 투명도전막

LC: 액정조성물

LCA: 백라이트케이스

LCW: 표시참

MAX : 편광투과축

MOL: 액정표시모듈

5. 30

₩ : 오버코트막

PAD : 본딩패드

PCB3 : 인버터회로기판

POL : 편광판

PSY2 : 유기보호막

매 : 반사판

SD2 : 드레인전국

SH9 : 배션

SPB : 광확산판

TCP: 테이프케리어택키자

Tg, Td : 외부접속단자군

TSTd : 검사단자

Y com : 대향전압

Y th : 입계전압

ORI1, ORI2 : 배향막

PCB1, PCB2 : 구동회로기판

PNL: 액정표시패널

PSV1 : 보호막

PX : 화소전극

SDI : 소스전국

SHD : 실드케이스

SL: 실(seal)재

SUB1, SUB2 : 기판

TFT : 박막트런지스터소자

711 715 1170-

THI, TH2 : 쓰르우홈

TTB, TTM : 단자

Vg : 게이트전압

MADE

본 방명의 또다른 목적 및 본 방명의 또다른 특징은 도면을 참조한 이하의 설명에서 명확해질 것이다.

실시에 1

《액티브때트릭스 액정표시장치》

미하, 액티브때트릭스방식의 칼라액정표시장치에 본 발명을 적용시킨 실시예를 설명하기로 한다. 또한, 미하 설명하는 도면에서 동일한 기능을 가지는 것은, 동일한 부호를 붙여 그에 대한 반복설명은 생략하기로 한다.

《메트릭스부(화소부)의 평면구성》

도 1은 본 발명에 관한 액티브메트릭스방식 말라액정표시장치의 한 화소와 그의 주변을 나타내는 평면도 이다.

화소전극(PX)과 대향전극(CT)은 서로 대향하며, 각 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간에서 밥생되는 기판면 에 거의 평향한 전계에 의해 액정조성율(LC)의 광학적인 상태를 제어하고, 또 표시를 제어한다. 화소전극(PX)과 대향전극(CT)은 빗살모양으로 구성되어 각각 도의 상하방향으로 갸름하게 되어 있다.

화소전극(PX)과 대향전극(CT)의 전극폭은 각각 5세로 한다. 이것은, 액정총의 두폐방향태 대해 액정총 전체에 흥분한 전계를 인가하기 위하여, 효율하는 액정조성율총의 두폐 3.9세보다도 총분히 크게 설정한다. 바람직하게는 액정조성물총의 1.5배 미상으로 설정한다. 또한, 개구율을 크게 하기 위해 가능한 한 가늘 게 하며, 영상신호선(瓜)도 6세로 한다. 영상신호선(瓜)의 전극폭은 단선(城線)을 방지하기 위하며 화소 전극(PX)과 대향전극(CT)에 비해 약간 넓게 할 수도 있다.

주사신호선(요)은 말단속의 화소(후술함 주사전극단자(BTM)의 반대측)의 게이트전극(BT)에 충분히 주사전 압미 전달되는 만큼의 저항치를 만족시킬 수 있도록 전극폭을 설정한다. 또한, 대항전압신호선(CL)도 말 단촉의 화소(후술하는 공룡버스라인(CB1 및 CB2)로부터 가장 먼 화소, 즉 CBI과 CB2의 중간화소)의 대향 전극(CT)에 대향전압이 충분히 인가릴 수 있는 만큼의 저항치를 만족시키도록 전극폭을 설정한다.

한편, 화소전극(PX)과 대략전극(CT)간의 전극간격은, 사용하는 액정재료에 따라서 변한다. 미것은, 액정재료에 따라 최대투과급을 달성하는 전계강도가 다르기 때문에 전극간격을 액정재료에 따라 설정하고, 사용하는 영상신호구동회로(신호축 드라이버)의 내압(耐壓)에서 설정되는 신호전압의 최대진폭 범위에서 최대투과율을 얻을 수 있도록 하기 때문에다. 후술하는 액정재료를 사용하면 전극간격은 약 15㎞가 된다.

《매트릭스부(화소부)의 단면구성》

도 2는 도 1의 6-6 점단선에 있어서의 단면을 나타내는 도미며, 도 3은 도 1의 7-7 점단선에 있어서의 박막트랜지스터(TFT)의 단면도이고, 도 4는 도 1의 8-8 젊단선에 있어서의 촉적용량(C sta)의 단면을 나타내는 도미다. 도 5~도 7에 나타낸 바와 같이, 액정조성물총(C)을 기준으로 하며 하부투명유리기판(C)의 속에는 박막트랜지스터(C), 촉적용량(C sta) 및 전국군이 형성되며, 상부 투명유리

기판(SUB2) 측에는 칼라필터(FIL), 차광막(블랙매트릭스)(BM)이 형성되어 있다.

또한, 투명 유리기판(SUB1, SUB2)의 각각 내측(액정(LC)축)의 표면에는, 액정의 초기배향을 제어하는 배향막(ORI), ORI2)이 설치되어 있으며, 투명 유리기판(SUB1, SUB2) 각각의 외측 표면에는 편광판이 설치되어 있다.

《TFT기관》

우선, 하측 투명유리기판(SUBI) 촉(TFT기판)의 구성을 상세하게 설명하기로 한다.

《박막트런지스터(TFT)》

박막트랜지스터(TFT)는, 게이트전국(AT)에 양막 바이머스를 인기하면 소스드레인간의 채널저항이 작마지고, 바이머스를 0으로 하면 채널저항이 커지도록 동작한다.

박막트랜지스터(TFT)는 도 3에 나타낸 바와 같이, 게이트전극(GT), 절연막(GI), i형(진성, intrinsic, 도 전형 결정불순물이 도프되지 않음) 비정질실리콘(SI)으로 이루어지는 i형 반도체총(AS), 한쌍의 소스전극(SDI), 드레인전극 (SD2)을 가진다. 또한, 소스, 드레인은 본래 그 사이의 바이어스극성에 의해 결정되는 것으로, 이 액정표시장치의 회로에서는 그 극성은 동작중에 반전되기 때문에 소스, 드레인은 동 작중에 바꾸어야 하는 것을 이해하기 바란다. 그러나, 이하의 설명에서는 편의상 한쪽을 소스, 다른 한쪽을 드레인으로 고정시켜 표현하기로 한다.

《게이트전국(8T)》

게이트전국(BT)은 주사신호선(GL)과 연속해서 형성되어 있으며, 주사신호선 (GL)의 일부영역이 게이트전국(BT)으로 되도록 구성되어 있다. 게이트전국(BT)은 박막트랜지스터(TFT)의 능동영역을 넘는 부분이다. 본 예에서는 게이트전국(BT)은 단총의 도전막(93)으로 형성되어 있다. 도전막(93)으로는 예를들어 스퍼터로 형성된 크롬-몸리브덴합금(Cr-No)막이 이용되지만, 그것에 한정되지는 않는다.

《주사신호선(요)》

주사신호선(요)은 도전막(岛)으로 구성되어 있다. 이 주사신호선(요)의 도전막(岛)은 게이트전극(리)의 도전막(岛)과 동일한 제조공정으로 형성되며, 또한 일체로 구성되어 있다. 이 주사신호선(色)에 의해 외 부회로로부터의 게이트전압(주사전압)(ᡟョ)을 게이트전극(BT)에 공급한다. 본 예에서는, 도전막(岛)으로는 예를들어 스퍼터로 형성된 크롬-룹리브덴합금(Cr-ko)막이 이용된다. 또한, 주사신호선(요) 및 게이트전극(BT)은 크롬-폴리브덴합금에만 한정되는 것이 아니라, 예를들어 저저항화를 위해 알루미늄 또 는 알루미늄합금을 크롭-물리브덴으로 싼 2층구조로 함 수도 있다. 또한, 영상신호선(요)과 교차하는 부 분은 영상신호선(요)과의 단락의 확률을 작게 하기 위해 가늘게 하고, 또한 단락하여도 레이저 트리밍으로 지라낼 수 있도록 두갈래로 할 수도 있다.

《대향진압신호선(CL)》

대향진압신호선(CL)은 도전막(g3)로 구성되어 있다. 이 대향진압신호선(CL)의 도전막(s3)은 게이트진극(CT), 주사신호선(CL) 및 대향진극(CT)의 도전막(g3)과 동일한 제조공정으로 형성되고, 또한 대향전극(CT)과 전기적으로 접속할 수 있도록 구성되어 있다. 이 대향진압신호선(CL)에 의해 외부회로로 부터 대향진압(V cons)을 대향진극(CT)에 공급한다. 또한, 대향진압신호선(CL)은 크롬-몰리브덴합금에만 한정되는 것이 아니라, 예물들어 저저항화를 위해 알루미늄 또는 알루미늄합금을 크롬-몰리브덴합금에만 한정되는 것이 아니라, 예물들어 저저항화를 위해 알루미늄 또는 알루미늄합금을 크롬-골리브덴오로 싼 2층구조로 할 수도 있다. 또한, 명상신호선(CL)과 교차하는 부분은 영상신호선(CL)과의 단략의 확률을 작게 하기 위해 가늘게 하고, 또한 단략하여도 레이저 트리밍으로 잘라낼 수 있도록 두갈래로 할 수도 있다.

《접면막(81)》

절연막(61)은 박막트런지스터(TFT)에 있어서, 게이트전국(8T)과 함께 반도체충(AS)에 전계를 부여하기 위한 게이트접연막으로서 사용된다. 절연막(61)은 게이트전국(6T) 및 주사신호선(6L)의 상층에 형성되어 있다. 절연막(61)으로는 여클들어 클라스마 CVD로 형성된 집화실리콘막이 선택되며, 2000~4500Å의 두 때로(본 실시예에서는 3500Å정도) 형성된다. 또한, 절연막(81)은 주사신호선(6L) 및 대항전압신호선(CL)과 영상신호선(CL)의 총간절연막으로도 작용하며, 그들의 전기적 절연에도 기여하고 있다.

《i형 반도체츙(AS)》

|형 반도체충(AS)은, 비정질실리콘으로 150~2500Å의 두페로(본 실시예에서는 1200Å 정도의 막두뀄) 형성된다. 충(d0)은 오오믹 접숙용 인(P)을 도프한 N(+)형 비정질실리콘 반도체층으로, 하측에 |형 반도체충(AS)이 존재하고, 상측으로 도전충(d3)이 존재하는 곳에만 남아 있다.

i형 반도체총(松) 및 총(d0)은, 주사신호선(fL) 및 대향전압신호선(fL)과 영상신호선(fL)의 교차부(크로 스오버부)의 양자간에도 설치되어 있다. 이 교차부의 i형 반도체총(AS)은 교차부에 있어서의 주사신호선(fL) 및 대향전압신호선(fL)과 영상신호선(fL)의 단락을 저감시킨다.

《소스전국(301), 드레인전국(302)》

소스전국(SDI), 드레인전국(SD2)의 각각은 N(+)형 반도채총(の)에 접촉하는 도전막(d3)으로 구성되며 있다.

도전막(d3)은 스퍼터로 형성된 크롭-물리브덴합금(Cr-Mo)막을 이용하여, 500~3000Å의 두깨로(본 설시예에서는 2500Å 정도) 형성된다. Cr-Mo막은 저용력이기 때문에 비교적 막두께를 두껍게 형성할 수 있어 배선의 저저합화에 기여한다. 또한, Cr-Mo막은 N(+)형 반도체총(d0)과의 접착성도 양호하다. 도전막(d3)으로서 Cr-Mo막 외에 고용점금속(Mo, Ti, Ta, w)막, 고용점금속 실리사이드(MoSi₂, TiSi₂, TaSi₂, 咚i₂)막을

이용할 수도 있고, 또한 알루미늄 등과의 적흥구조로 하여도 된다.

《영상신호선(IL)》

영상신호선(대.)은 소스전극(SDI), 드레인전극(SD2)과 동일층인 도전막(대3)으로 구성되어 있다. 또한, 영 상신호선(대.)은 드레인전극(SD2)과 임체로 형성되어 있다. 본 예에서는 도전막(대3)은 스퍼터로 형성한 크 톱-물리브덴합금(Cr-뉴아)막을 이용하여 500~3000Å의 두綱로(본 실시예에서는 2500Å 정도) 형성된다. Cr-뉴아막은 저용력이기 때문에 비교적 막두꼐를 두껍게 형성할 수 있어 배선의 저저항화에 기여한다. 또 한, Cr-뉴아막은 N(+)형 반도채촉(대)과의 접착성도 양호하다. 도전막(대3)으로서 Cr-뉴아막 외에 고용점금속 속(版, TI, Ta, 항막, 고용점금속 실리사이드(MoSis, TiSis, TaSis, WSis)막을 미용할 수도 있고, 또한 단 선을 막기 위해 알루미늄 등과의 적층구조로 하며도 된다.

《축적용량(C stg)》

도전막(여)은, 박막트런지스터(TFT)의 소스전극(SD2)부분에 있어서, 대향전압신호선(여)과 겹치도록 형성 되어 있다. 이 겹겹은, 도 I에서도 명확하게 할 수 있듯이 소스전극(SD2-여)을 한쪽 전극으로 하고, 대향 전압신호(여)을 다른쪽의 전극으로 하는 축적용량(정전용량소자)(C stg)을 구성한다. 이 축적용량(C stg) 의 유전체막은 박막트랜지스터(TFT)의 게이트절연막으로서 사용되는 점연막(61)으로 구성되어 있다.

도 1에 나타낸 바와 같이, 평면적으로는 축적용량(C stg)은 대향전압신호선 (CL)의 일부분에 형성되어 있 다.

《보호막(PSY1)》

박막트랜지스터(TFT)상에는 보호막(PSVI)이 설치되어 있다. 보호막(PSVI)은 주로 박막트랜지스터(TFT)를 습기 등으로부터 보호하기 위해 형성되어 있으며, 투명성이 높고 또한 내습성이 좋은 것을 사용한다. 보호막(PSVI)은 예를들어 플라스마 (VIIS자로 형성한 산화실리콘막이나 결화실리콘막으로 형성되어 있으며, 0.05~0.3㎞ 정도의 막두뗴로 형성된다. 보호막(PSVI)은 박막트랜지스터소자(TFT)의 백채널부의 보호, 즉임계치 전압(V th)을 안정시키는 것이 주목적이기 때문에, 본 실시에에서는 박막트랜지스터(TFT)부에만 성모양이 형성된다. 미로 인해, 보호막(PSVI)의 응력에 의한 기관의 뒤집힘을 크게 경감시킬 수 있다.

보호막(PSYI)은 외부접속단자(DTM, 6TM)가 노출되도록 제거되어 있다. 보호막(PSVI)과 절연막(8I)의 두께 관계에 관해서는, 전자는 보호효과를 고려해 두껍게 되어 있고, 후자는 트랜쨰스터의 상호 컨덕턴스(5m) 등 고려해 얇게 되어 있다.

《유기보호막(PSV2)》

보호막(PSVI)에는 유기막(PSV2)이 설치되어 있다. 유기막(PSV2)은 다음과 같은 목적으로 형성되어 있어, 투명성이 높고 비유전출이 2 정도인 낮은 것을 사용한다. 유기막(PSV2)은 예를들어 도포장치로 형성한 레 지스트막으로 형성되어 있으며, 1~3㎞ 정도의 막두메로 형성된다. 미로 인해, 영상신호선과 그것으로 뒤 집어씌여진 대향전곡 사이의 용량을 크게 경감시킬 수 있다. 이로써, 영상신호선의 부하가 크게 경감되 며, 영상신호를 구동하기 위한 구동 LSI의 회로규모를 크게 촉소할 수 있다. 또한, 작용에서도 설명한 바 와 같이, 유기보호막(PSV2)은 박막트렌지스터기판의 평탄도를 향상시키는 데에도 도움이 된다. 이것은, 유기막이 무기막에 비해 평탄성이 좋게 형성될 수 있기 때문이다.

유기막(PSY2)은 외부접속단자(DTN, GTN)가 노출되도록 제거되어 있다. 또한, 화소부에서는 대향전압신호 선(D.)과 후술하는 대향전국(CT)과의 전기적 접속, 및 소스전국(SD2)과 화소전국(PX)의 전기적 접속을 위 해 쓰르우홀(TH2 및 TH)을 설치하고 있다. 쓰르우홀(TH2)에서는 유기막(PSY2)과 절연막(BI)이 일괄적으 로 가공되기 때문에 幻충까지 구멍이 뚫리고, 쓰르우홀(THI)에서는 d3에서 제머되기 때문에 d3층까지 구 맹이 뚫린다.

본 실시예에서는 비유견율이 3 정도인 유기막을 사용하였지만, 본 실시예의 효과를 끌더내게 위해서는 4 이하가 바람직하다.

《화소전국(PX)》

화소전국(PX)은 투명도전촉(i1)에서 유기막(PSY2)상에 형성되어 있다. 이 투명도전막(i1)은 스퍼터링으로 형성된 투명도전막(Indium-Tin-Oxide ITO: 내사막)으로 이루어져, 100~2000Å의 두께로(본 실시예에서 는 1400Å 정도의 막두湖) 형성된다. 또한, 화소전국(PX)은 쓰르우홈(THI)을 때개로 소스전국(SD2)에 접 속되어 있다.

화소전극이 본 십시예와 같이 투명하게 팀으로써, 그 부분의 투과광에 의해 흰 표시를 행할 때의 최대투 과율이 항상하기 때문에 화소전극이 불투명한 경우보다도 보다 밝은 표시를 행할 수 있다. 이 때, 효율하 는 바와 값이 전압 무인가시에는 액정분자는 초기의 배향상태를 유지하며 그 상태에서 검은 표시를 행하 도록 편광판의 배치를 구성(노염 블랙모드로 한다)하고 있기 때문에, 화소전극을 투명하게 해도 그 부분 의 빛을 투과시키지 않고 양질의 검은 표시를 행할 수 있다. 이로써, 최대투과율이 향상되고 또한 충분한 콘트라스트비를 달성할 수 있다.

《대향전국(CT)》

대향전국(CT)은 투명도전층(I1)에서 유기막(PSY2)상에 형성되어 있다. 이 투명도전막(I1)은 스퍼터링으로 형성된 투명도전막(Indius-Tin-Oxide ITO: 네사막)으로 이루어져, 100~2000A의 두페로(본 설시에에서 는 1400A 정도의 막두團) 형성된다. 또한, 대향전국(CT)은 쓰르우홍(Th2)을 때개로 대향전압신호선(CL) 에 접속되어 있다. 화소전곡(PX)과 마찬가지로, 대향전극을 투명하게 함으로써 흰 표시를 행할 때의 최대 투과율이 향상된다. 또한, 대향전국(CT)에서 영상신호선(QL)상을 완전히 덮어버리도록 구성하여 영상신호 선(QL)로부터의 전기력선의 대부분을 대향전극(CT)으로 종단시킨다. 이로 인해, 형전계방식 특유의 영상 신호선으로부터의 누설전계가 완전하게 없어기지 때문에, 크로스토크가 완전하게 해소된다. 이것은, 형 전계방식을 이용하는 액티브때트릭스형 액정표시장치 특유의 효과이다.

또한, 대향전극(CT)에는 대향전압(Y com)이 인가되도록 구성되어 있다. 본 십시예에서는, 대향전압(Y com)은, 영상신호선(OL)에 인가되는 최소레벨의 구동전압 (Y d min)과 최대레벨의 구동전압(V d max)의 중간작류전위로부터 박막트랜지스터소자(TFT)를 오프상태로 할 때에 발생하는 피미드쓰르우전압(ΔVs)분만큼 낮은 전위로 설정된다.

《칼라필터기판》

다음으로, 도 1, 도 2로 돌아와서 상촉투명유리기판(知配) 촉(칼라필터기판)의 구성을 상세하게 설명하기로 한다.

《차광막(BM)》

상부 투명유리기판(외환) 측에는 불필요한 간격부(화소전국(PX)과 대향전국(CT) 사이 이외의 간격)로부터의 투과광이 표시면축에 출사되어 콘트라스트비 등을 저하시키지 않도록 차광막(명)(미른바 블랙때트릭스)을 형성하고 있다. 차광막(명)은 외부광 또는 백라이트광이 1형 반도체충(AS)에 입사되지 않도록 하는역할도 하고 있다. 즉, 박막트랜지스터(TFT)의 1형 반도채충(AS)은 상하로 있는 차광막(명) 및 큼직한 게미트전국(BT)에 의해 샌드위치되어 외부의 자연광이나 백라이트광에 닿지 않게 된다.

도 1은 차광막(왜)의 패턴의 한 예를 나타낸다.

본 실시에에서는 화소의 표시부에 구멍을 뚫은 매트릭스모양의 패턴으로 한다. 본 실시에에서는, 차광막(BM)은 크롭박막을 이용한다. 또한, 크톱박막의 유리면 측에는 산화크롭, 질화크통을 형성한다. 이 것은 유리면 측의 반사율을 감소시키기 위함이며, 액정표시장치의 표시면을 저반사로 하기 위함이다.

또한, 이 차광막(뼈)으로 각행 각열의 유효표시영역이 나뉘어지므로, 각행의 화소의 윤곽이 차광막(뼈)에 의해 확실해진다.

또한, 차광막(명)은 주변부에도 플모양으로 형성되어, 그 패턴은 도 1에 나타내는 매트릭스부의 패턴과 연속해서 형성되어 있다. 주변부의 차광막(명)은 실(寒al)부(%)의 외촉으로 연장되어 PC 등의 실장기에 기인하는 반사광 등의 새는 빛이 매트릭스부로 끌어오는 것을 방지함과 동시에, 백라이트 등의 빛이 표시 영역 외로 새머나가는 것도 방지하고 있다. 한편, 이 차광막(명)은 기판(SUB2)의 가장자리 보다도 약 0.3 ~1.0mm 정도 내촉으로 되어 있어 기판(SUB2)의 접단영역을 피해서 형성되어 있다.

본 실시예에서는 박막에서도 차광성이 높은 금속막을 이용하였는데, 총분한 차광성을 얻을 수 있다면 절 면성 차광막을 미용할 수도 있다.

《칼라필터(FIL)》

캄라필터(FIL)는 화소에 대항하는 위치에 적, 목, 청의 반복에 의해 스트라이프모양으로 형성된다. 칼라 필터(FIL)는 차광막(며)의 엣지부분과 검치도록 형성되어 있다.

말라필터(FIL)는 다음과 같이 형성될 수 있다. 우선, 상부 투명유리기판 (SUR2)의 표면에 아크릴계 수지 등의 염색기재를 형성하고, 포토리소그래피기슬로 적색필터 형성영역 미외의 염색기재를 제거한다. 그 후, 염색기재를 적색만료로 몸들미고 고착차리를 실시하며 적색필터(R)를 형성한다. 다음으로, 동일한 공 정을 실시함으로써 녹색필터(B), 청색필터(B)를 순서대로 형성한다. 또한, 염색에는 염료를 미용할 수도 있다.

《(20) 무르도비오》

오버코트막(OC)은 말라필터(Fil)의 연료가 책정조성물총(LC)으로 누ຝ되는 것의 방지, 및 탈라필터(Fil), 차광막(BM)에 의한 단차의 평탄화를 위해 설치되어 있다. 오버코트막(OC)은 예를들어 아크릴수지, 에족시 수지 등의 투명수지재료로 형성되어 있다. 또한, 오버코트막(OC)으로 유통성이 좋은 플리이미드 등의 유 기막을 사용함 수도 있다.

(액정층 및 편향판)

다음으로, 액정층, 배향막, 편광판 등에 대하여 설명하기로 한다.

《엑정촌》

액정재료(LC)로는, 유전율이방성($\Delta \epsilon$)이 양으로 그 값이 13.2, 귤절율이방성(Δn)이 0.081(589nm, 20°c)인 네마틱(nematic) 액정을 이용한다. 액정용의 두쨰(캡)는 3.0pm로 하고, 리타데이션 $\Delta n \cdot$ 하는 0.316으로한다. 이 리타데이션 $\Delta n \cdot$ 하의 값에 의해 후술하는 배항막과 평활관을 조합하여 액정본자가 러빙방향에서 전계방향으로 45° 회전하였을 때 최대투과율을 얻을 수 있으며, 가시광의 범위내에서 파장의존성이 거의 없는 투과광을 얻을 수 있다. 이 리타데이션의 범위는 $0.25\sim0.32pm$ 의 범위가 충분한 투과항을 얻기에 바람직하다. 또한, 액정총의 두께(갭)는 즐리머네즈로 제어하고 있다.

또한, 액정재료(LC)는 특히 한정된 것이 아니며 유전율이방성(Δ e)이 음이 될 수도 있다. 또한, 유전율이방성(Δ e)은 그 값이 커야 구동전압이 감소될 수 있다. 그리고, 굴절율이방성(Δ n)은 작아야 액정총의 두떼(캡)를 두껍게 할 수 있으며, 액정의 봉입시간이 단촉되고 또한 캡의 불규칙함을 줄임 수 있다.

또한, 액정재료의 트위스트탄성정수(K2)는 작은 것이 바람직하며, 구체적으로는 2에 이상이 좋다.

(배향막)

배향막(ORI)으로는 폴리이미드를 이용한다. 러빙방향은 상하기판에서 서로 평행하게 하고, 또한 연가전계 방향과 이루는 각이 75°로 한다.

또한, 러빙방향과 인가전계방향이 미루는 각도는 액정재료의 유전율이방성($\Delta \epsilon$)이 양미면 45° 이상 90° 미만, 유전율이방성($\Delta \epsilon$)이 음미면 0°를 넘어서 45° 이하이어야 한다.

(편광판)

편광판(POL)으로는 닛토덴교우회사 제품인 61220DJ를 이용하여, 하촉의 편광판(POL1)의 편광투과촉(MAX1)을 러빙방향(RDR)과 일치시키고, 상촉의 편광판(POL2)의 편광투과촉(MAX2)을 그것에 직교시킨다. 미로 인해, 본 발명의 화소에 인가되는 전압(화소전극(PX)과 대향전극(CT) 사이의 전압)을 증가시킴에 따라 투과율이 상승하는 정상달힘(mormally closed)특성을 얻을 수 있으며, 또한 전압 무인가시에는 양질의 검은표시를 행할 수 있다. 또한, 상촉과 하측의 편광판의 관계는 역전시킬 수도 있으며, 특정상 큰 변화는 없다.

또한, 본 실시에에서는 편광판에 도전성을 갖게 함으로써 외부로부터의 정전기에 의한 표시불량 및 테니머 책을 실시하고 있다. 도전성에 관해서는, 정전기에 의한 영향을 대책하는 것 뿐이라면 시트저항이 10 요/ ㅁ이하, 테이에 대해서도 대책한다면 10 요/ㅁ 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한, 유리기판의 액정조성 물의 혐지면의 안족면(편광판을 점착시키는 면)에 도전총을 설치할 수도 있다.

《매트릭스주변의 구성》

도 5는 상하의 유리기판(SUB1, SUB2)을 포함하는 표시패널(PML)의 때트릭스(AR)주변의 요부평면을 나타내 는 도이다. 또한, 도 6은 좌측에 주사회로가 접속될 외부접속단자(GTM)부근의 단면을 나타내고, 우측에 외부접속단자가 없는 부분의 실부 부근의 단면을 나타내는 도이다.

지부합역단사가 없는 무분의 업부 부근의 단면을 나타내는 도이다.
이 패널제조에서는, 사이즈가 작으면 쓰르우풋의 향상을 위해 I장의 유리기판으로 복수개분의 디바이스를 통시에 가공한 후에 분합하고, 사이즈가 크면 제조섭비의 공용을 위해 모든 증증을 표준화된 크기의 유리기판을 가공한 후에 각 품증에 맞는 사이즈로 작게하며, 두 경우 모두 한차례 공정을 거친 후 유리를 절단한다. 도 5, 도 6은 후자의 예를 나타내는 것으로, 도 5, 도 6 모두 상하기판(SMI), SME)의 절단 후를 나타내고 있으며, LM은 양 기판의 접단전의 가장자리를 나타낸다. 상기의 경우 모두, 완성상태에서는 외부접속단자군(19, Td) 및 단자(COT)(참자생략)가 존재하는 (도에서 상변과 좌변의)부분은 그것물이 노출되도록 상촉기판(SME)의 크기가 하측기판(SMI)보다도 대축으로 제한되어 있다. 단자군(19, Td)은 각작효화는 주사회로접속용 단자(GMI), 명상신호회로접속용 단자(GMI)와 그룹의 인출배선부을 접적회로접(CHI)이 탑재된 테이프캐리어팩키지(TCP)(도 16, 도 17)의 단위로 복수개 합쳐서 미름달인 것이다. 각 군의 때트릭스부에서 외부접속단자부에 이르기까지의 인출배선은, 양단에 가파워질수록 경시적였다. 이것은, 팩키지(TCP)의 배멸피치 및 각 팩키지(TCP)에서의 접속단자피치에 표시패널(PNL)의 단자(GMI)를 맞추기 위합이다. 또한, 대향전극단자(COT)는 대향전극(CT)에 대향전(TCP)의 반대촉(도바터 부여하기 위한 단자이다. 때트릭스부의 대향전압신호선을 공통배스리인(CB)에서 하나로 모아 대향전극단자(COT)에 접속하고 있다.

루명유리기판(SUB), SUB2)의 사이에는 그 가장자리를 ID라 액정봉입구(INJ)를 제외하고 액정(LC)을 봉하도록 실패턴(SL)이 형성된다. 실재는 예를들어 예폭시수지로 구성된다.

배향막(CRII, CRI2)의 혹은 실패턴(SL)의 내측에 형성된다. 편광판(POLI, POL2)은 각각 하부 투명유리기 판(SLBI), 상부 투명유리기판(SLB2)의 외측 표면에 구성되어 있다. 핵정(LC)은 액정분자의 방향을 설정하는 하부배향막(CRII)과 상부배향막(CRII) 사이에서 실패턴(SL)으로 나뉘어진 영역에 봉입되어 있다. 하부 배향막(CRII)은 하부 루명유리기판(SLBII) 축의 보호막(PSVI)의 상부에 형성된다.

미 액정표시장치는, 하부 투명유리기판(SUB1)축, 상부 투명유리기판(SUB2) 측에서 따로 다양한 총을 적흥하고, 실패턴(SL)을 기판(SUB2) 측에 형성하여 하부 투명유리기판(SUB1)과 상부 투명유리기판(SUB2)을 겹쳐서 실재(SL)의 개구부(INI)로부터 액장(LC)을 주입하고, 주입구(INI)를 메푹시수지 등으로 봉한 후 상하기판을 절단합으로써 조립한다.

《게이트단자부》

3 1: 4

도 7은 표시때트릭스의 주사신호선(요)으로부터 그 외부접속단자(6TH)까지의 접속구조를 나타내는 도이며,도 7k는 평면이고,도 7k는 도 7k의 8-8절단선에 있머서의 단면을 나타내고 있다. 또한,도 7은 도 5의 하방부근에 대응하며,경사진 배선의 부분은 편의상 일직선모양으로 나타내었다.

도에서 Cr-No층(s3)은 알기 쉽도록 해치를 설치하였다.

게이트단자(BTM)는 Cr-Mo총(g3)과, 그 표면을 보호하면서 TCP(Tape Carrier Packese)와의 접속의 신뢰성을 향상시키기 위한 투명도전총(il)으로 구성되어 있다. 이 투명도전총(il)은 화소전극(PX)과 동일한 공정으로 형성된 투명도전막(iTO)을 이용하고 있다.

평면도에 있어서, 절연막(GI) 및 보호막(PSYI)은 그 경계선보다도 우측에 형성되어 있으며, 좌단에 위치하는 단자부(GTA)는 그들로부터 노출되어 외부회로와의 전기적 접촉이 가능하도록 되어 있다. 도에서는 게이트선(AL)과 게이트단자의 한쌍 만이 나타나 있는데, 실제로는 이와 같은 쌍이 도 5에 나타낸 바와 같이 상하로 복수개 늘어서 단자군(Ts)(도 5)이 구성되며, 게이트단자의 좌단은, 제조과정에서는 기판의 절단영역을 넘어 연장되어 배선(Shg)(도시생략)에 의해 단락된다. 제조과정에 있어서의 배향막(GRII)을 러빙할 때 등의 정진파괴방지에 도움을 준다.

《드레인단자(DTM)》

도 8은 영상신호선(DL)에서 그 외부점속단자(DTH)까지의 점속을 나타내는 도이며, 도 8차는 그 평면을 나타내고, 도 88는 도 8의 B-8절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 8은 도 5의 우속상단 부근에 대응하며, 도면의 방향은 편의상 바꾸었는데, 우단방향이 기판(SUBL)의 상단부에 해당한다.

.TSTd는 검사단자로서, 여기에는 외부회로가 접속되머 있지 않은데, 프로브침 등을 접촉시킬 수 있도록 배 선부보다 쪽이 넓게되어 있다. 외부접속드레인단자 (DTM)는 상하방향으로 배열되고, 드레인단자(DTM)는 도 5에 나타낸 바와 같이 단자군(Td)(첨자생략)을 구성하여 기판(SUB)의 절단선을 넘어 더 연장되며, 제 조과정중은 정진파괴방치를 위해 그 모두가 서로 배선(Shd)(도시생략)에 의해 단락된다. 검사단자(TSTd) 는 도 8에 나타낸 바와 같이 한개검러 영상신호선(DL)에 형성된다.

드래인접속단자(OTM)는 투명도전총(i1)으로 형성되어 있으며, 보호막(PSV1)을 제거한 부분에서 영상신호 선(IL)과 접속되어 있다. 이 투명도전막(i1)은 개이트단자(GTM)시와 마찬가지로 화소전극(PX)과 동일한 공정으로 형성된 투명도전막 (ITO)을 이용하고 있다.

때트릭스부에서 드래민단자부(DTA)까지의 민출배선은 영상신호선(DL)과 동일한 레벨의 총(d3)이 구성되어 있다.

《대향전극단자(CTM)》

도 9는 대향전압신호선(CL)에서 그 외부접속단자(CTM)까지의 접속을 나타내는 도이며, 도 9는 그 평면을 나타내고, 도 98는 도 9A의 B-8절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 9는 도 5의 좌촉상면 부근에 대용한다.

각 대향전압신호선(CL)은 공통버스라인(CBI)에서 하나로 모이져 대향전극단자(CTH)로 끌어내진다. 공통버스라인(CB)은 도전출(g3)의 위에 도전충(3)을 적총하고, 투명도전충(11)에서 그것들을 전기적으로 접숙시킨 구조로 되어 있다. 이것은, 공통버스라인(CB)의 저항을 감소시키고, 대향전압이 외부회로로부터 각 대향전압신호선(CL)으로 충분히 공급되도록 하기 위합이다. 본 구조에서는, 특히 새롭게 도전층을 부하하지않고도 공통버스라인의 저항을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

대향전극단자(CTM)는 도전총(g3)의 위에 투명도전총(II)이 적흥된 구조로 되어 있다. 이 투명도전막(II)은 다른 단자 때와 마찬가지로 화소전극(PX)과 동원한 공정으로 형성된 투명도전막(ITD)을 이용하고 있다. 투명도전총(II)에 의해 그 표면을 보호하고, 전식(電食) 등을 방지하기 위해 내구성이 좋은 투명도전총(II)으로 도전총(g3)을 덮고 있다. 또한, 투명도전총(II)과 도전총(g3) 및 도전총(d3)과의 접속은 보호막(PSVI) 및 절연막(BI)에 쓰르우홍을 형성하여 도롱시키고 있다.

한편, 도 10은 대향전압신호선(CL)의 또다른 일단에서 그 외부접속단자 (CTM2) 까지의 접속을 나타내는 도이며, 도 10A는 그 평면용 나타내고 도 10B는 도 10A의 B-B절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 10은 도 5의 우축상면 부근에 대용한다. 여기서, 공통버스라인(CB2)에서는 각 대향전압신호선(CL)의 또다른 일단(게이트단자(BTM)촉)에서 하나로 모마 대향전극단자(CTM2)로 끌어내진다. 공통버스라인(CB1)과 다른 점은, 주사신호선(GL)과는 절면되도록 도전충(G3)과 투명도전송(I1)으로 형성되어 있다는 점이다. 또한, 주사신호선(GL)과의 절면은 절면막(B1)으로 이루어지고 있다.

《표시장치전체 등가회로》

표시매트릭스부의 등가회로와 그 주변회로의 결선도를 도 11에 나타내었다. 도 11은 회로도이지만, 실제의 기하학적 배치에 대용하여 그런지 있다. AP은 복수의 화소를 2차원모양으로 배열한 때트릭스·머레이이다.

도에서, X는 영상신호선(DL)을 의미하고, 첨자 8, B 및 RDI 각각 록, 청 및 적화소에 대응하며 부가되어 있다. Y는 주사신호선(BL)을 의미하고, 첨자 1, 2, 3, …, end는 주사타이밍의 순서에 따라 부가되며 있

주사신호선(Y)(청자생략)은 수직주사회로(Y)에 접속되어 있으며, 영상신호선 (X)(첨자생략)은 영상신호구 통회로(H)에 접속되어 있다.

SUP는 하나의 전압원에서 복수로 분압한 안정화된 전압원을 얻기 위한 전원회로 및 호스트(상위연산처리 장치)로부터의 CRT(음극선관)용 정보를 TFT액정표시장치용 정보로 교환하는 회로를 포함하는 회로미다.

《구동방법》

도 12배 본 실시예의 약정표시장치의 구동파형을 나타내었다. 대향전압(Ych)은 일정전압으로 한다. 주사 신호(Yg)는 1주사기간마다 온레벨을 취하고, 그 외에는 오프레벨을 취한다. 영상신호전압은 액정층에 인 가하고 싶은 진압의 2배의 진폭에서 양극과 음극을 1프레임마다 반전시켜 하나의 화소에 전달하도록 인가 한다. 여기서, 영상신호전압(Yd)은 1열마다 극성을 반진시키고, 1행마다에도 극성을 반전시킨다. 이로 인 해, 극성이 반전된 화소가 상하좌우로 인접하는 구성이 되어, 플리커(flicker)나 크로스토크(좌우방향의 스마어)가 방생되기 어렵게 만들 수 있다. 또한, 대향전압(Yc)은 영상신호전압의 극성반전의 센타전압에 서 일정량 내려간 전압으로 설정한다. 이것은, 박막트랜지스터소자가 온에서 오프로 바뀔 때에 발생하는 피이드쓰르우전압을 보정하는 것으로, 액정에 직류성분이 적은 교류전압을 인가하기 위해 실시한다(액정 은 직류가 인가되면 잔상 및 열화 등이 실해지기 때문).

(축적용량(C stg)의 작용)

축적용량(C stg)은 화소에 기입된 (박막트랜지스터(TFT)가 오프된 후의) 영상정보를 오래동안 축적하기 위해 설치된다. 본 발영에서 미용되고 있는 전계를 기관면과 평행하게 인가하는 방식에서는, 전계를 기관 면에 수직으로 인가하는 방식과는 달리, 화소전극과 대향전국으로 구성되는 용량(미른바 액정용량)이 거 의 없기 때문에, 축적용량(C stg)이 영상정보를 화소에 축적할 수 없다. [마라서, 전계를 기판면과 평행하 게 인가하는 방식에서는, 축적용량(C stg)은 필수적인 구성요소이다.

또한, 축적용량(C stg)은 박막트랜지스터(TFT)가 스위청할 때, 화소전극전위 (Ys)에 대한

120 63

게이트전위변화(△㎏)의 영향을 감소시키도록 작용하기도 한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다. △Vs={C ss-{C ss+C sts+C plx}} × △Vs

며기서, C 9s는 박막트런지스터(IFT)의 게이트전극(6T)과 소스전극(3D1)과의 사이에 형성되는 기생용량, C 이는 화소전극(PX)과 대향전극(CT)과의 사이에 형성되는 용량, ΔV s는 ΔV 9에 의한 화소전극전위의 변화분, 이른바 피어드쓰르우전압을 나타낸다. 이 변화분 ΔV 8는 핵정(LC)에 가해지는 직류성분의 원인이되지만, 보지용량(C 5t9)을 크게하면 함수록 그 값을 작게할 수 있다. 액정(LC)에 인가되는 직류성분의 감소는 액정(LC)의 수명을 향상시키고, 액정표시화면의 절환시에 전에 있던 영상이 남는 이른바스티킹(sticking)을 강소시킬 수 있다.

상습한 바와 같이, 게이트전국(GT)은 i형 반도체총(AS)을 완전하게 덮도록 크게되어 있는 분만큼 소스전국(SDI), 드레인전국(SDZ)과의 오버랩 면적이 늘어나며, (마라서 기생용량(C ss)이 커져 화소전국전위(V s)는 게이트(주사)신호(V s)의 영향을 받기쉬워진다는 역효과가 발생한다. 그러나, 촉적용량(C stg)을 설치합으로써 이와 같은 불이익도 해소할 수 있다.

《제조방법》

다음으로, 상술한 백정표시장치의 기판(SUBI) 축의 재조방법에 대하여 도 13~도 15를 참조하여 설명하기로 한다. 또한, 상기 도에 있어서 중앙의 문자는 공정명의 약칭이며, 좌촉은 도 3에 나타낸 박막트런지스터(IFT)부분, 우축은 도 7에 나타낸 게이트단자 부근의 단면형상에서 본 가공의 호름을 나타낸다. 공정B, 공정에를 제외한 공정A~공정6는 각 사진처리에 대응하여 구분된 것으로, 각 공정의 모든 단면도도 사진처리 후의 가공이 끝나고 포토레지스트를 제거한 단계를 나타내고 있다. 또한, 사진처리는, 본 발명에서는 포토레지스트의 도포에서부터 마스크를 사용한 선택도광을 거쳐 그것을 현상하기까지의 일련의 작업을 나타내는 것으로 하고, 반복설명은 생략하였다. 이하, 구분된 공정에 따라 설명하기로 한다.

곱정시, 도 13

사635유리(상품명)로 미루어진 하부 투명유리기판(SUBI)상에 막두떼가 2000A인 Cr-#6 등으로 이루어진 도전막(g3)을 스퍼터팅에 의해 설치한다. 사진처리 후, 질산 제 2 세흡암본으로 도전막(g3)을 선택적으로 에청한다. 그렇게 함으로써, 게미트전극(BT), 주사신호선(대), 대향전압신호선(다), 게미트단자(BTN), 공 통버스라인(CBI)의 제 1 도전층, 대향전극단자(CTNI)의 제 1 도전층, 게미트단자(GTN)를 접속하는 버스라 인(Skg)(도시생략)을 형성한다.

공점B, 도 13

즐라스마 CVD장치에 암모니아기채, 심란기체, 집소기체를 도입하여 막두께가 3500Å인 집화SI막을 설치하고, 플라스마 CVD장치에 실란기체, 수소기체를 도입하여 막두께가 1200Å인 1형 비정질SI막을 설치한 후, 클라스마 CVD장치에 수소기체, 포스핀가스를 도입하여 막두께가 300Å인 N(+)형 비정질(SI)막을 설치한

공정C, 도 13

사진처리 후, 드라이에청가스로서 SFa, CCu를 사용하여 N(+)형 비정질SI막, I형 비정질SI막을 선택적으로 에청합으로써, I형 반도체용(AS)의 섬을 형성한다.

공정D, 도 14

막두폐가 300A인 Cr으로 이루어진 도전막(여)을 스퍼터링에 의해 설치한다. 사진처리 후, 도전막(여)을 공정A와 동일한 액으로 예정하고, 영상신호선(吨), 소스전극(301), 드레인전극(302), 공용버스라인(여2)의 제 1 도전층 및 드레인단자 (이대)를 단락하는 버스라인(34d)(도시생략)을 형성한다. 다음으로, 드라이 예정장치에 CC.,, SF.을 도입하여 N(+)형 비정접SI막을 예정할으로써, 소스와 드레인간의 N(+)형 반도체층(여)을 선택적으로 제거한다. 도전막(여3)을 마스크패턴으로 패터닝한 후, 도전막(여3)을 마스크로 하여 N(+)형 반도체층(여)이 제거된다. 즉, 1형 반도체층(AS) 상에 남아있던 N(+)형 반도체층(여)은 도전막(여)과 도전막(여2) 이외의 부분이 셀프얼라인으로 제거된다. 이 때, N(+)형 반도체층(여0)은 그 두께분은 모두 제거되도록 예정되기 때문에 1형 반도체층(AS)도 약간 그 표면부분이 예정되지만, 그 정도는 에 청시간으로 제어하면 된다.

공정E. 도 14

읍라스마 CVD장치에 암모니아기체, 실란기체, 접소기체를 도압하여 막두꼐가 0.3㎞인 결화의막을 설치한다. 사진처리후, 드라이에청가스로서 35億을 사용하여 집화의막을 선택적으로 에청합으로써 보호막(PSVI)을 패터님한다.

공정F, 도 15

강광성이 있는 유기막(PSV2)을 도포한 후, 포토마스크로 감광하고 패터닝한다. 그것을 마스크로 하여 절 연막(GI)을 공정단가 동일한 방법으로 드라이에칭한다. 따라서, 유기막(PSV2)과 절연막(GI)은 동일한 포토 마스크로 패터닝되어 입괄적으로 가공된다.

공정G, 도 15

막두께가 1400A인 ITC막으로 미루어진 투명도전막(i1)을 스퍼터링에 의해 설치한다. 사진처리후, 예청액으로 염산과 질산을 섞은 혼합액으로 투명도전막(i1)을 선택적으로 예청합으로써, 게마트단자(BTM)의 최상총, 드레인단자(DTM) 및 대항전극단자(CTMI 및 CTM2)의 제 2 도전총을 형성한다.

《표시패널(PNL)과 구동회로기판(PCBI)》

도 16은 도 5 등에 나타낸 표시패널(PNL)에 영상산호구동회로(H)와 수직주사회로(V)를 접속시킨 상태를

나타내는 상면도이다.

대한 표시패널(PNL)을 구동시키는 구동IC협(하측의 5개는 수직주사회로속의 구동IC협, 좌측의 10개씩은 영상신호구동회로속의 구동IC협(대)이 테이프·오토메이티드·본당법(TAB)에 의해 실장된 테이프캐리어 팩키지, PCBI은 상기 TCP나 콘덴서 등이 실장된 구동회로기판으로, 영상신호구동회로용과 주사신호구동회로용의 2가지로 분할되어 있다. FG는 프레임그랜드패드이며, 실드케이스(와D)에 잘라끼어 설치된 스프링모양의 파편이 땜납된다. FC는 하측의 구동회로기판(PCBI)과 좌측의 구동회로기판(PCBI)을 전기적으로 접속시킨 플랫케이븀이다. 플랫케이븀(FC)로는, 도에 나타낸 바와 값이 복수의 리드선(인청동의 소재에 5차도금을 한 것)을 스트라이프모양의 클리에틸렌층과 플리비닐알콥층으로 샌드위치하며 지지한 것을 사용한다.

(TCP의 접속구조)

도 17은 주사신호구동회로(Y) 및 영상신호구동회로(H)를 구성하는 집적회로첩(CHI)이 클렉시블배선기판에 탑재된 테이프캐리머팩키지(TCP)의 단면구조를 나타내는 도이며, 도 18은 그것을 액점표시패널의, 본 예 에서는 주사신호회로용 단자(BTH)에 접속시킨 상태를 나타내는 요부단면도이다.

상기 도에 있어서, TTB는 집적회로(CHI)의 입력단자 배선부이며, TTM은 집적회로(CHI)의 출력단자 배선부이고, 예름들어 Cu로 이루어지고 각각의 내촉의 선단부(통청 미너리드)에는 집적회로(CHI)의 본당패드(PAD)가 이른바 페이스다운본당법에 의해 접속된다. 단자(TTB, TTM)의 외촉 선단부(통청 아웃 리드)는 각각 반도체집적회로첩(CHI)의 입력 및 출력에 대응하여, 납땜 등에 의해 CMT/TFT변환회로 전환회로(SUP)에 미방성도전막(ACF)에 의해 액정표시패널(PNL)에 접속된다. 팩키지(TCP)는 그 선단부가 패널(PNL) 축의 접속단자(6TM)를 노출시킨 보호막(PSVI)을 덮도록 패널에 접속되어 있으며, 따라서, 외부 집단단자(6TM)(CTM)는 보호막(PSVI)이나 팩키지(TCP)의 적어도 한쪽에서 덮여지기 때문에 전기접촉에 대해서 강해지다.

BF1은 폴리미미드 등으로 이루어진 베이스필룝이며, SRS는 납땜할 때 땀납이 다른 부분에 붙지 않도록 마스크하기 위한 含더래지스트막이다. 실패턴(SL) 외촉의 상하유리기판의 간격은 세정 후 에쪽시수지(EPX) 등에 의해 보호되며, 팩키지(TCP)와 상촉기판(SUB2) 간에는 실리콘수지(SIL)가 더 총진되어 보호가 다중화로 되어 있다.

《구동회로기판(PCB2)》

구동회로기판(PCB2)은 IC, 콘덴서, 저항 등의 전자부품이 탑재되어 있다. 이 구동회로기판(PCB2)에는 하나의 전압원에서 복수로 분압한 안정화된 전압원을 얻기 위한 전원회로와, 호스트(상위연산처리장치)로부터의 CRT(음극선관)용 정보를 IFT 액정표시장치용 정보로 교환하는 회로를 포함하는 회로(SUP)가 탑재되어 있다. CJ는 외부와 접속되는 도시되지 않은 커넥터가 접속되는 커넥터접속부이다.

구동최로기판(PCB1)과 구동최로기판(PCB2)은 플랫케이블(FC)에 의해 전기적으로 접속되어 있다.

《액정표시모듈의 전체구성》

도 19는 액정표시모듈(构)의 각 구성부품을 나타내는 분해사시도이다.

SND는 금속판으로 이루어진 물모양의 실드케이스(메탈프레임)이며, LC에는그의 표시참 PNL은 액정표시패 넓, SPB는 광확산판, LCB는 도광채, RM은 반사판, BL은 백라이트형광판, LCA는 백라이트케이스이며, 도에 나타낸 바와 같은 상하의 배치관계에서 각 부재가 적충되어 모듈(MDL)이 조립되어진다.

모듈(MDL)은 실드케이스(SMD)에 설치된 발톱과 흑에 의해 전체가 고정되도록 되어 있다.

백라이트케이스(LCA)는 백라이트형광판(RL), 광확산판(SM), 도광체(LCB), 반사판(RH)을 수납하는 형상으로 되어 있으며, 도광체(LCB)의 측면에 배치된 백라이트형광판(RL)의 빛을 도광체(LCB), 반사판(RP), 광확산판(SPB)에 의해 표시면에서 똑같이 백라이트로 하여 액정표시패널(PML)축으로 출사한다.

백라이트형광관(BL)에는 인버터회로기판(PCB3)이 접속되어 있으며, 백라이트형광관(BL)의 전원으로 되어 있다. 미와 같이 구성한 백정표시소자의 효과는 이하의 3개 작용에서 발생된다.

< 작용 1 >

한쪽의 투명기판촉에 형성되어 있는 영상신호선에 대하여, 평면적으로 보아 완전히 증첩된 상태에서 기준 진극이 유기절연막상에 형성되어 있음으로써, 영상신호선으로부터 발생하는 불필요한 전기력선의 거의 대부분이 기준전극으로 중단한다. 따라서, 횡전계를 이용하는 본 발명의 표시방식과 같은 표시방식에 있어 서, 독유의 누설전계에 의한 크로스토크가 해소된다. 이로 인해, 종래 크로스토크를 감소시키기 위해 영상신호선의 양 옆, 또는 대향기판상에 배치되어 있던 설드전국으로부터 누설전계를 완전히 실드할 수 있기 때문에, 화소의 수평방향을 표시용 전극과 기준전극 및 개구부로 점유할 수 있다. 또한, 영상신호선과 기준전극 간의 간격을 가릴 필요도 없어지므로 수직방향의 차광막(블랙매트릭스)도 없어진다. 이로 인해, 횡전계를 이용하는 표시방식의 최대 결점인 저개구율을 발본적으로 개선할 수 있으며, 50%를 넘는 개구율을 실현시킬 수 있다. 즉, 본 발명에서는 고개구율과 저스미어의 양립이 가능해진다.

〈작용 2·〉

유기절연막은 무기절연막에 비해 그 비유전율이 약 절반(비유전율(e r)이 3 정도)정도이다. 또한, 유기막은 무기막에 비해 두제를 두껍게 하기가 용이하기 때문에, 영상신호선과 기준전극간의 거리가 넓어진다. 이 영상신호선에 기준전극을 완전히 덮어씩워도 영상신호선과 기준전극간에 형성되는 용량을 매우 작게할 수 있다. 따라서, 영상신호선에서 보았을 때의 부하가 가벼워지기 때문에 영상신호의 배선전달자면이작마지 신호전압을 충분히 표시전극에 충전시킬 수 있으며, 또한 영상신호선을 구동하기 위한 구동회로의축소가 가능해진다.

< 작용 3 >

유기막은 평탄성이 매우 좋기 때문에 유기막을 능동소자를 형성하는 기판의 최상층에 도포함으로써 유기 막을 능동소자를 형성하는 기판의 평탄도를 향상시킬 수 있다. 미로 인해, 기판간의 갭의 불규칙성에 의 한 휘도(투과율)-전압특성의 불균일성을 없앨 수 있어 휘도의 균일성을 향상시킬 수 있다.

미상 설명한 바에서 알 수 있듯이, 본 실시에의 약정표시장치에서는 횡전계방식을 미용한 초광시야각의 액정표시장치에 있어서, 본질적인 문제인 미른바 세로스미어를 억제하는 것이 소비전력의 절감 및 주변회 로규모의 축소를 동시에 꾀할 수 있다. 또한, 휘도의 균일성도 개선할 수 있다.

심시예 2

본 실시에는 하기의 요건을 제외하면 실시에 1과 동알하다. 도 20에 화소의 평면도를 나타내고, 도 21에 빗살형 전국부의 단면도를 나타낸다.

《화소전극(PX)》

본 실시예에서는, 화소전국(PX)은 소스전국(SD1), 드레인전국(SD2)과 동입총인 도전막(c3)으로 구성되어 있다. 또한, 화소전국(PX)은 소스전국(SD1)과 일체로 형성되어 있다.

본 실시예에서는, 실시에 1의 효과뿐만 아니라, 투과율은 희생이 되지만 화소전극(PX)과의 콘택트불량율극복합 수 있다. 또한, 화소전극(PX)이 접면막(보호막(PSVI))으로 덮여있기 때문에, 배향막결합이 있는 경우에 액정에 직류전류가 호를 가능성이 풀며, 백정열화 등이 없어져 실시에 1에 비해 더욱 신뢰성이 향상된다.

실시예 3

본 실시에는 하기의 요건을 제외하면 실시에 1과 동일하다. 도 22에 본 실시에의 화소의 단면도를 나타낸다.

《보호막(PSV1), 유기보호막(PSV2)》

본 성시예에서는, 보호막(PSV1)과 유기막(PSV2)은 외부접속단자(DTM, 6TM)가 노출되도록 보호막(PSV1), 유기막(PSV2)을 입괄적으로 제거한다. [다라서, 실시예 1과는 달리, 화소의 거의 대부분에 보호막(PSV1)이 형성된다. 또한, 화소부에서는 대향전압신호선(DL)과 효율하는 대향전국(CT)과의 전가적접속, 및 소스전국(SD2)과 화소전국(PX)의 전기적 접속을 위한 쓰르우홍(TH2 및 TH1)에서는, 쓰르우홈(TH2)은 유기막(PSV2), 보호막(PSV1) 및 절연막(BI)이 일괄적으로 가공되어 93층 까지 구멍이 뚫리고, 쓰르우홈(TH1)에서는 유기막(PSV2) 및 보호막(PSV1)이 입괄적으로 가공되어 d3에서 블로킹되기 때문에 d3층까지 구멍이 뚫린다.

는 실시에에서는 유기막(PSV2)은 레지스트재가 이용되고 있기 때문에, 우선 포토리소그래피로 레지스트재 를 갈광하고, 쓰르우홍부분의 레지스트재를 제거하며 레지스트재의 패턴을 형성한다. 이 레지스트재의 패턴을 마스크로 하여, 보호막(PSV1) 및 절연막(B1)을 임광적으로 에청하여 보호막(PSV1) 및 절연막(G1)의 패턴을 형성한다. 이 공정은 실시에 1의 1FT를 형성하기 위해 이용되고 있는 것과 동일하다. 여기서, 통 상적으로는 이 레지스트재를 제거해 버리지만, 본 발명에서는 이 레지스트재를 그대로 남겨서 유기보호막(PSV2)으로서 사용한다.

또한, 본 실시에에서는 보호막(PSVI)을 0.1m의 박막으로 함으로써, 보호막(PSVI)의 에청시간이 길머지는 것을 막아 쓰르우픗을 향상시키고 있다. 보호막(PSVI)은 박막트랜지스터소자(TFT)의 백채널부의 보호, 즉 박막트랜지스터의 임계압(V th)을 안정시키기 위합이며, 0.05~0.3m정도로 충분하다.

미로 인해, 실시에 I에서는 유기보호막(PSV2), 보호막(PSV1) 및 절연막(81)출 각각 별개의 포토마스크륨 미용하여 별개의 포토리소그래피공장으로 제작하였는데, 본 실시에에서는, 그것룹을 하나의 마스크에 의 해 일괄적으로 가공할 수 있기 때문에, 실시에 I에 비해 IFT기판을 제작하기 위한 쓰르우픗미 크게 향상 하고, 그 결과 양산성이 매우 향상된다.

또한, 유기보호막(PSV2)과 절연막(81)을 입괄적으로 가공하는 경우나, 유기보호막(PSV2)과 보호막(PSV1)을 입괄적으로 가공하는 경우에도 본 실시예와 마찬가지로 할 수 있으며 본 발명의 범주에 포함된다.

따라서, 본 실시에에서는 실시에 1의 효과뿐만 머니라 양산성이 크게 향상된다.

실시예 4

본 실시예는 이하를 제외하고는 실시여 1과 동일하다.

《매트릭스부(화소부)의 평면구성》

도 23은 본 실시예의 맥티브메트릭스방식 칼라액정표시장치의 한 화소와 그의 주변율 나타내는 평면도에다.

《차광막(BH)》

본 십시예에서는, 화소패턴의 수평방향에만 스트라이프모양의 차광막(명)을 형성한다. 이로 인혜, 탈라필 터기판과 IFT가판이 잘 맞지 않아 생기는 개구율의 저하가 해소된다. 화소패턴의 수직방향 차광막의 패턴 이 수평방향으로 기율어진 경우, 개구율이 크게 저하된다. 본 실시예에서는 수직방향의 차광막의 패턴을 없앰으로써, 상기와 같이 두 기판이 잘 맞지 않게 된 경우라도 개구율이 거의 변하지 않게 하였다. 미것 은, 대향전극(CT)을 완전히 영상신호선(만)에 덮더씩움으로써, 액정층에서 보았을 때, 화소의 수평방향에 는 화소전극과 대향전극의 반복패턴 이외에는 아무것도 존재하기 않기 때문에 가능하게 된다.

따라서, 본 실시예에서는 수평방향에만 스트라이프모양의 차광막(BB)을 설치하여 TFT상 및 대향전극과 주 사신호선 간의 빛이 새는 부분만을 차광하면 된다. 따라서, 본 실시예에서는 설시예 1의 효과뿐만 아니 라, 나아가 개구율을 크게 향상시켜 휘도를 향상시킬 수 있다.

실시예 5

본 실시에는 하기의 요건을 제외하면, 실시에 2와 동일하다. 도 24에 화소의 평면도를 나타내고, 도 25에 빗살형 전극부의 단면도를 나타낸다.

《대향전국(CT)》

본 실시예에서는, 대향전극(CT)과 주사신호선(GL), 게이트전극(GT), 대향전극신호선(CL)과 동일총인 도전막(s3)으로 구성되어 있는 대향전극신호선(CL)으로부터 물기된 부분과, 실시예 2와 마찬가지로 보호막(PSV2) 상에 도전막(II)으로 구성된 부분이 있다. 또한,도전막(s3)으로 구성되어 있는 대향전극신 호선(CL)으로부터 물기된 부분과 보호막(PSV2) 상에, 도전막(II)으로 구성된 부분에 쓰르우홈을 뚫어 전 기적으로 접속되어 있으며, 영상신호선을 싸듯이 구성되어 있다.

이로 인해, 본 심시예에서는 십시예 1 및 십시예 2로부터 횡전계방식 특유의 누설전계를 줄일 수 있어 크로스토크가 해소된다.

이상의 설명에서 명확히 알 수 있듯이, 본 십시예의 액정표시장치에서는, 횡전계방식을 이용한 초광시야 각의 액정표시장치에 있어서 본질적인 문제인 이른바 세로스미어를 억제함으로써 휘도향상, 소비전력의 절감, 주변회로규모의 축소 및 휘도의 균일성향상을 동시에 꾀할 수 있다.

산업상이용가능성

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 박막트랜지스터소자를 가지는 고화점의 액티브메트릭스형 액정표시장치에 관한 것으로, 브라운관과 같은 광시야각을 실현시킬 수 있음과 동시에 고휘도, 고화점, 저소비전력의 효과를 가지며, 또한 틀간의 간격이 좁은 액정표시장치를 제공한다.

(57) 경구의 범위

용구함 1. 한쌀의 기판과.

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성불층을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트런지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전극을 가지는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서,
- 삼기 대향전국은 삼기 한밤의 기관의 한쪽에 형성되다.
- 상기 영상신호선상에는 비(比)유전율이 5 이하인 젊연막이 형성되며,
- 상기 절연막상에 상기 영상신호선의 적어도 일부를 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 2. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물총을 가지며,
 - 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
 - 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
 - 상기 복수의 박막트랜지스터소지에 접속된 복수의 화소전국을 가지는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서,
 - 상기 화소전극과 상기 대항전극은 상기 한쌍의 기판면에 거의 평행한 전계를 발생하도록 형성되며,
 - 상기 영상신호선상에는 비유전율이 5 미하인 절연막이 형성되며,
 - 상기 점연막상에 상기 영상산호선의 적어도 일부를 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

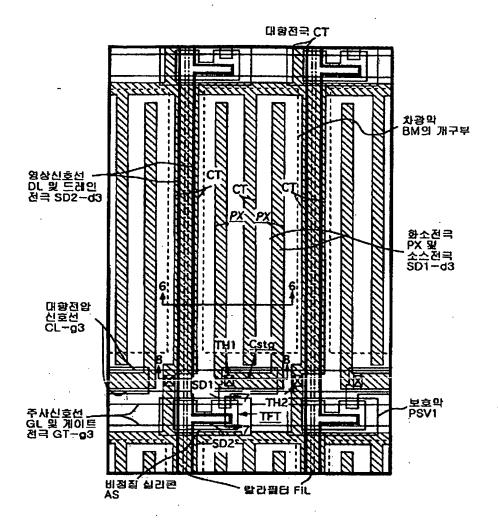
. 청구항 3. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물총을 가지며,
- 상기 한쌀의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전국을 가지는 액티브패트릭스형 액정표시장치에 있어서,
- 상기 대향전국은 상기 한쌍의 기판의 한쪽에 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 유기절면막이 형성되며,
- 상기 절연막상에 상기 영상신호선의 적어도 일부를 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브메트릭스형 액정표시장치.

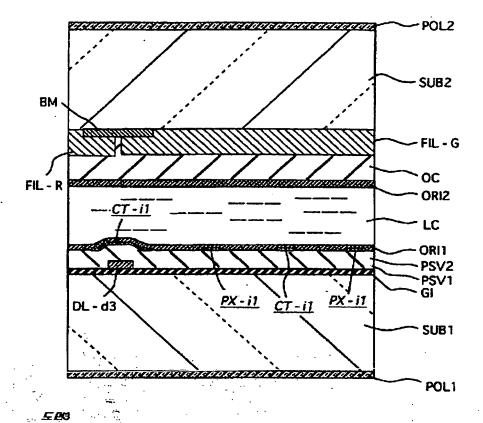
. 청구항 4. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성불총을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전국을 가지는 액티브때트릭스형 액정표시장치에 있머서,
- 상기 화소전극과 삼기 대향전극은 상기 한쌍의 기판면에 거의 평행한 전계를 발생하도록 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 유기절연막이 형성되며,
- 상가 절면막상에 상기 영상신호선의 적어도 입부를 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
- 성구항 5. 청구항 1, 2, 3 또는 4에 있어서,
- 상기 화소전극이 상기 절연막상에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브메트릭스형 액정표시장치.
- 청구항 6. 청구항 1, 2, 3 또는 4에 있어서,
- 상기 절연막과 적머도 상기 박막트랜지스터소자의 게미트절연막 또는 보호막 중 어느 한쪽이 동임패턴으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
- 청구항 7. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6에 있어서,
- 차광막이 상기 주사신호선의 연장방향과 동일방향으로 연장배치된 스트라이프모양으로 형성되어 있는 것 율 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
- 청구항 8. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6에 있어서,
- 상기 절면막의 막두ធ가 1㎞ 미상 3㎞ 미하인 것을 목장으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
- 경구함 **9.** 청구함 1, 2, 3, 4, 5 또는 6항에 있어서,
- 상기 박막트랜지스터소자를 보호하는 무기절연막의 막두꽤가 0.05㎞ 미상 0.3㎞ 미하인 것을 복징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
- 청구항 10. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6에 있어서,
- 상기 접면막은 감광성수지인 것을 특징으로 하는 액티브패트릭스형 액정표시장치.

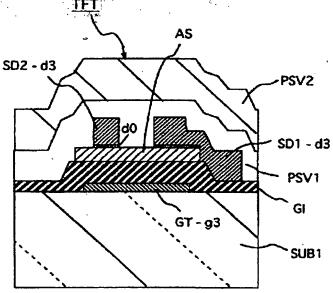
三图



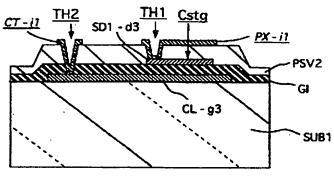
<u>582</u>



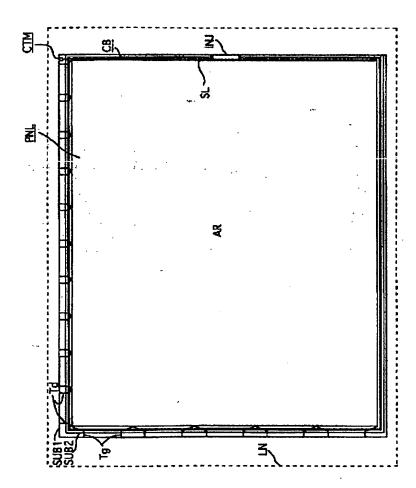
٠.

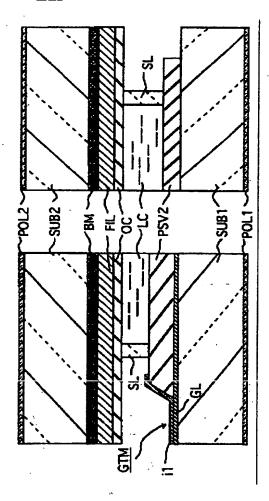


<u> 524</u>

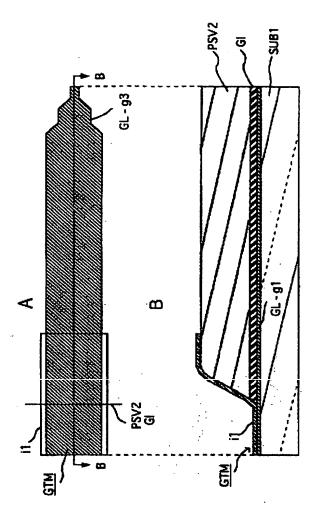


5.25

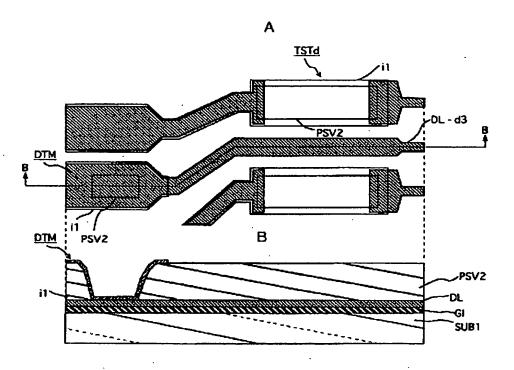


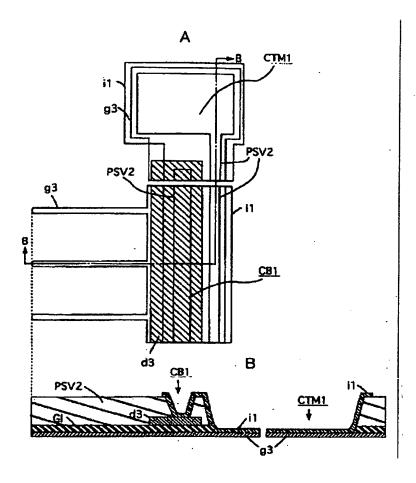


<u> 5</u>97

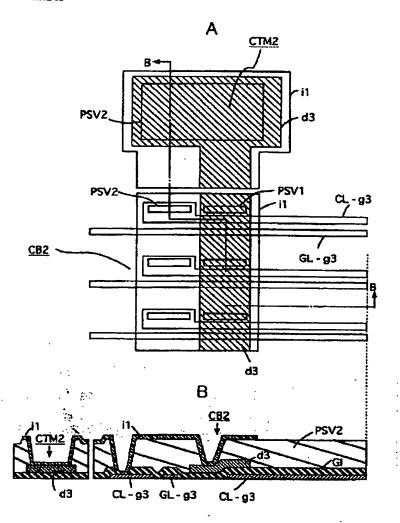


도만

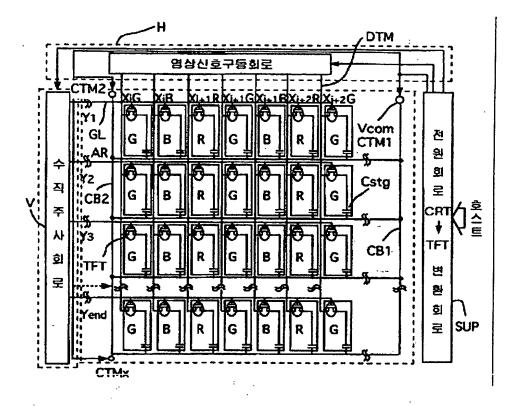




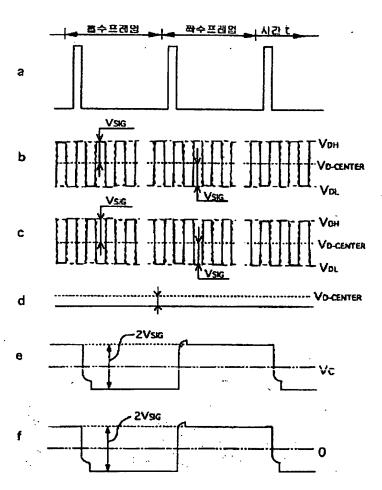
도型的



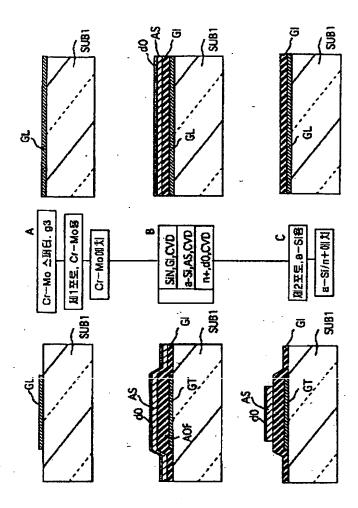
도만11



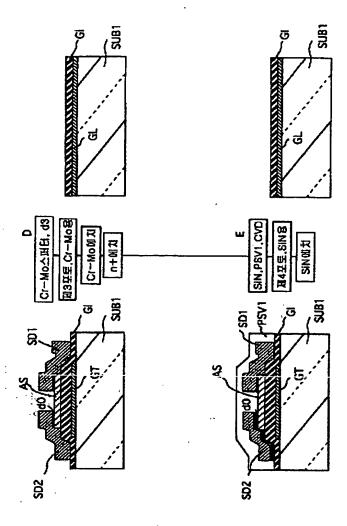
5B2

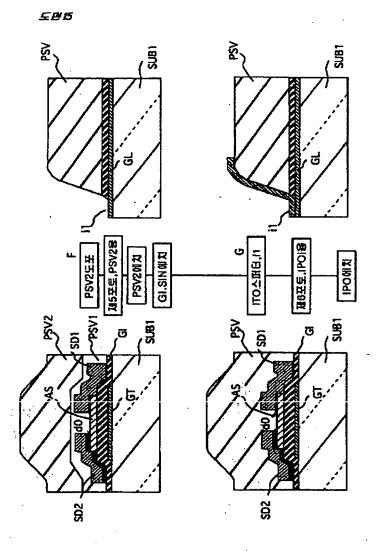


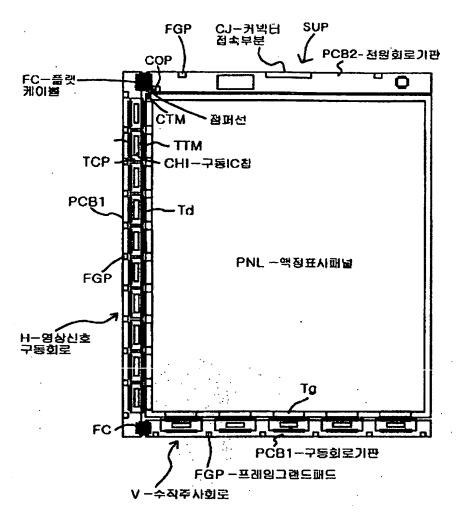
三世诗



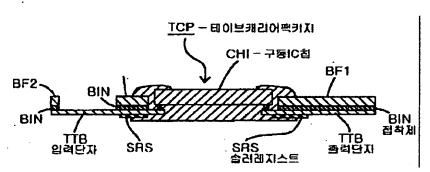
도图#



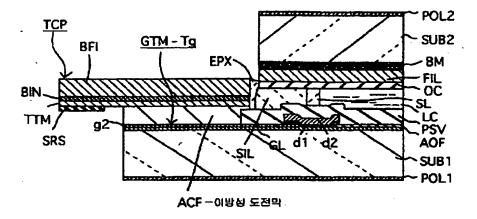




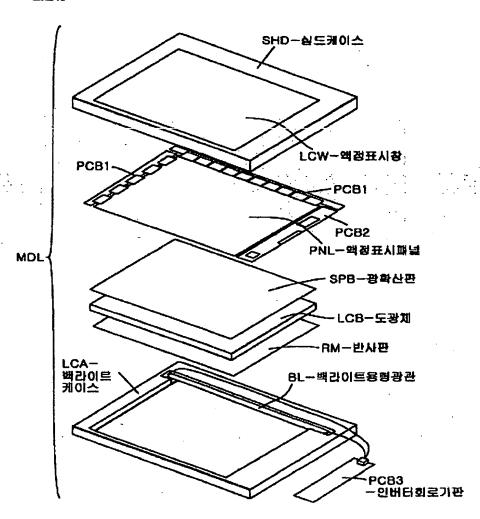
도世1

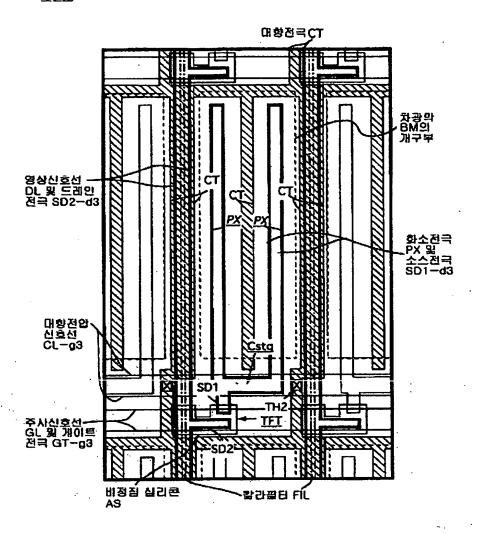


도世 8

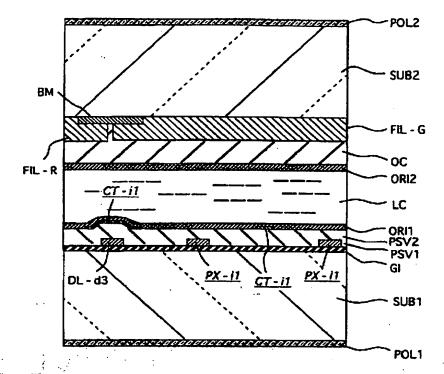


도世和

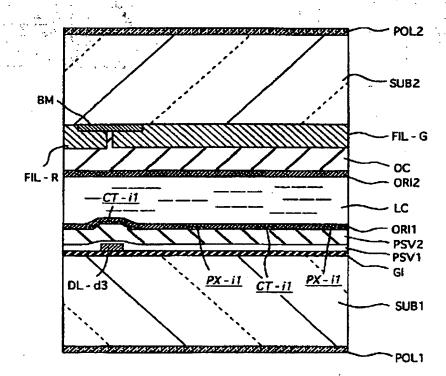




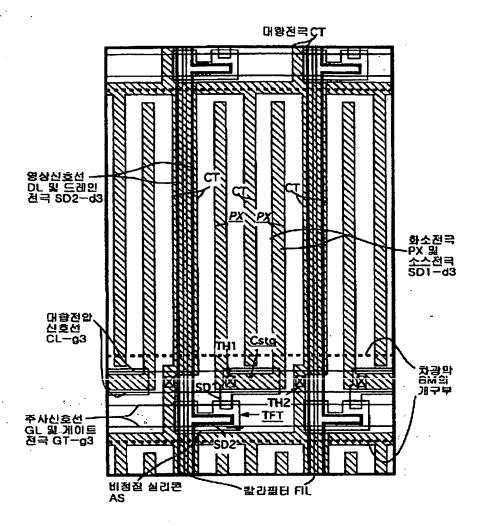
5021 .



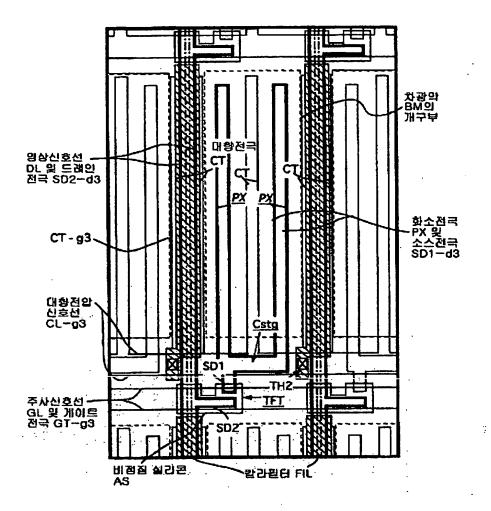
5*02*2



34-31



5.8124



£825

